



DELL PowerEdge T350 server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto:
PowerEdge

Codice prodotto: VNXJC

Nome del prodotto : T350

- No OS
 - Intel Xeon E-2336 (12MB Cache, 2.9GHz)
 - 16GB DDR4-SDRAM (1 x 16) & 960GB SSD
 - iDRAC9, Enterprise 15G
- Intel Xeon E-2336 (12MB Cache, 2.9GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H755, iDRAC9, Enterprise 15G, 600W, No OS

DELL PowerEdge T350 server 960 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W:

Server potente con processore singolo

Soddisfa le esigenze di elaborazione in continua evoluzione con un server tower facile da gestire, progettato per le aziende alla ricerca di funzionalità enterprise convenienti.

DELL PowerEdge T350. Famiglia processore: Intel Xeon E, Frequenza del processore: 2,9 GHz, Modello del processore: E-2336. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 16 GB. Capacità totale di archiviazione: 960 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 600 W. Tipo di case: Tower



Processore		Software	
Produttore processore *	Intel	Sistema operativo incluso *	✗
Famiglia processore *	Intel Xeon E		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Modello del processore *	E-2336	Sistema operativo compatibile *	
Frequenza del processore *	2,9 GHz		
Frequenza del processore turbo massima	4,8 GHz		
Numero di core del processore	6		
Cache processore	12 MB		
Numero di processori installati	1		
Thermal Design Power (TDP)	65 W		
Numero di threads del processore	12		
Execute Disable Bit	✓		
Idle States	✓		
Opzioni incorporate disponibili	✗		
Memoria		Caratteristiche speciali del processore	
RAM installata *	16 GB	CPU configuration (max)	1
Tipo di RAM *	DDR4-SDRAM	Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	✓
Tipo di memoria tampone	Unregistered (unbuffered)	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Slot memoria	4x DIMM	Tecnologia Intel® Trusted Execution	✓
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Struttura memoria	1 x 16 GB	Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	✓
Velocità di trasferimento dei dati in memoria	3200 MT/s	Intel® 64	✓
RAM massima supportata *	128 GB	Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	✓
Archiviazione		Gestione energetica	
Capacità totale di archiviazione *	960 GB	Supporto Redundant power supply (RPS) *	✗
Numero di SSD installati	2	Alimentazione *	600 W
Capacità SSD	480 GB	Numero di alimentatori principali	1
		Voltaggio di ingresso alimentatore	220 V
		Lunghezza cavo d'alimentazione	2 m
		Connettore del cavo di alimentazione 1	Accoppiatore C13
		Corrente del cavo di alimentazione	10 A

Archiviazione		Condizioni ambientali	
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	SATA III	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Dimensione SSD	2.5"	Intervallo di temperatura	-40 - 65 °C
Dimensioni SSD supportate	3.5"	Umidità	5 - 95%
Numero di SSD supportati	8	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Supporto RAID *	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12000 m
Controller RAID supportati	PERC H755	Dati logistici	
Supporto Hot-Plug	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84714100
Tipo drive ottico *	✗	Impronta di carbonio	
Grafica		Impronta di carbonio totale	2310 Chilogrammo di CO2e
Modello scheda grafica integrata	Non disponibile	Emissioni totali di carbonio (deviazione standard)	999 Chilogrammo di CO2e
Collegamento in rete		Emissioni di carbonio (Produzione)	453 Chilogrammo di CO2e
Controller LAN	Broadcom 5720	Emissioni di carbonio (Logistica)	198 Chilogrammo di CO2e
Collegamento ethernet LAN	✓	Emissioni di carbonio (Utilizzo)	1630 Chilogrammo di CO2e
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Emissioni di carbonio (fine vita)	31 Chilogrammo di CO2e
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo)	682 Chilogrammo di CO2e
Connettività		Versione PAIA	1.3.2, 2022
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	5	Larghezza	175 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Profondità	581,1 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altezza	369,5 mm
Porta parallela	1	Peso	25,3 kg
Design		Altre caratteristiche	
Tipo di case *	Tower	Drive bay	8
Colore del prodotto	Nero	Velocità di trasferimento dati	6 Gbit/s
Filetto	✓	Byte per settore	512
Prestazione			
Amministrazione remota	iDRAC9, Enterprise 15G		
Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓		
versione Trusted Platform Module (TPM)	2.0		



5397184745687

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date